デバイス特性のプロット

はじめに

ファイル CurveTracing1.zip を解凍してください。デバイスが MOSFET の場合、ディレク トリ CurveTracing1¥Scripts¥MOS にあるスクリプトを使用します。デバイスが BJT の場 合、CurveTracing1¥Scripts¥BJT にあるスクリプトを使用します。なお、Scripts 以下の ディレクトリ構造はそのままにしてください。ディレクトリ構造を変更してスクリプトを 実行すると、エラーとなります。

MOSの I-V 特性のプロット

1 MOSFET モデルの Ids vs. Vds 特性、及び逆導通特性を確認する Sim 回路

Ids vs. Vds を自動的にプロットするスクリプトです。下記の手順を実行してください。 1. 回路図の中でで、テストしたいデバイスを選択します。あるいは、空の回路図にデ バイスを配置し、選択します。(何も接続する必要はありません)

IRF530

- 2. 下記のいずれかの方法でスクリプト run_fo.sxscr を実行します。
 - (1) Ctrl キーを押しながら、ファイル run_fo.sxscr をコマンドシェルにドラッグ&ド ロップします。
 - (2) ファイル run_fo.sxscr をコマンドシェルにドラッグ&ドロップします。すると Script Editor が開くので、実行ボタンをクリックします。
- 3. Dialog が開くので、適切な数値を設定し、Ok ボタンをクリックします。

Vds	5	
Number of points	50	
Start Vg	500m 🚔	
End Vg	5	
Number of Curves	10	

4. Vg をパラメータとして、Ids vs Vds がプロットされます。



逆導通特性をプロットするには、同様にスクリプト run_reverse_cond.sxscr を実行してください。

- 質問1 4端子 Spice モデルでは、スクリプトが上手く動作しませんが
- A. 4 端子のデバイスでは、スクリプトは機能しません。ここでできるようにするには 3 端子 subckt に再構築します。

MOS の Vgs vs ゲート電荷のプロット

横軸をゲート総電荷量 Vgs vs Gate charge をプロットするスクリプトです。スクリプト run_gate_charge を実行します。

2. MOSのTjとTcaseの指定

Tj, Tcase ピンがあるモデルで、Vds-Id 特性、逆伝導特性、温度特性が確認できます。

 Tjと Tcase の値を指定できるように、変更したスクリプトです。5端子デバイスでス クリプトを実行すると、Dialog に下記のように表示されます。適切な数値を設定し、 Ok ボタンをクリックしてください。

Vds	5	🚔 Number of po	pints 50	
Start Vø	500m	🚔 End Vg	5	
Number of Curves	10	🚔 Tj	25	
Tcase	25			

BJT の I-V 特性のプロット

- 1. BJT モデルのコレクタ電流 vs コレクタ・エミッタ間電圧をプロットします。 下記の手順を実行してください。
 - 1. 回路図で、テストしたいデバイスを選択します。あるいは、空の回路図にデバイス を配置し、選択します。(何も接続する必要はありません)
 - 2. 下記のいずれかの方法でスクリプト run_fo.sxscr を実行します。
 - (1) Ctrl キーを押しながら、ファイル run_fo.sxscr をコマンドシェルにドラッグ&ド ロップします。
 - (2) ファイル run_fo.sxscr をコマンドシェルにドラッグ&ドロップします。すると Script Editor が開くので、実行ボタンをクリックします。
 - 3. Dialog が開くので、適切な数値を設定し、Ok ボタンをクリックします。

VCE	5
Number of points	50
Start Ib	100u
End Ib	1m
Number of Curves	: 10

4. IBをパラメータとして、Ic vs VCEがプロットされます。

